

X線撮影受託サービス

実装基板・BGAなどの電子部品や樹脂製品を手軽に透視検査。
超微細部の接合状況（断線・接触）を非破壊で検査できます。

- ・鮮明な画像で、より速く容易に問題箇所が発見できます
- ・当社の専門オペレータが撮影し、画像データを提供します
- ・迅速、親切、丁寧なサービスを心がけています

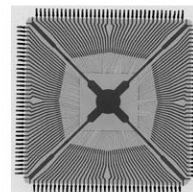
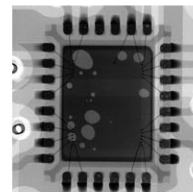
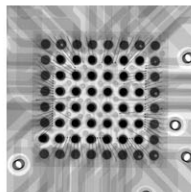
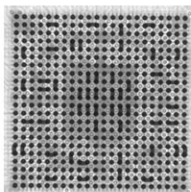
■装置

島津マイクロフォーカスX線透視装置SMX-1000



■特長

- ・クリアな画像（高解像度でひずみやムラのない鮮明な画像を提供）
- ・斜め透視（最大60°の傾斜透視が可能）
- ・高解像度（1000×1000画素）
- ・高倍率（約6～158倍）



■撮影対象・対応範囲

高密度実装基板・BGAなどの電子部品、樹脂製品等

サイズ：350×400mm 重量：5kg

画像撮影サービス

- ・画像1点につき500円（送料別途）
- ・画像データはCDにて提供
- ・午前中到着分は当日発送可能、午後到着分は翌営業日発送

■送料 東北、関東、信越、北陸、中部:1000円 北海道、中国、四国、九州:1200円 沖縄：1700円

■お支払い方法 撮影後に請求書を発行させていただきます。2週間以内のお支払いでお願い致します。